

Product Innovation Fair (モノづくり革新展)

～日本復興！
サプライチェーンの
再構築を目指して～



出展募集中！

会期

2012年
5月30日(水)～6月1日(金)
10:00～17:00

会場

東京ビッグサイト 東ホール

主催

日刊工業新聞社

後援

内閣府、経済産業省、総務省、国土交通省、外務省、
(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)、
(社)日本機械工業連合会、(社)日本自動車工業会、
(社)日本自動車部品工業会、(社)日本工作機械工業会、(社)日本経済団体連合会、
(公)日本経済同友会、日本商工会議所、関西広域連合会、CII(インド経団連)、
FICCI(インド商工会議所)、ACMA(インド自動車部品工業会)、
JIIPA(日印国際産業振興協会)、中国金型工業会、中国自動車技術会、
中国国際貿易促進委員会

(以上、申請予定)

同時
開催

スマートグリッド展 2012
次世代自動車産業展 2012

開催にあたって

2011年、未曾有の大災害に見舞われた日本のモノづくりは深刻なダメージを受けました。日本の大手自動車産業をはじめ、様々な業種で工場の稼働停止などを引き起こし、サプライチェーンは寸断され、日本だけでなく世界中のモノづくりに影響を及ぼしました。各国の企業は新たなサプライヤーを求めて活発な動きを見せているのが現状です。

その中で本展示会は、全国のモノづくりに関する技術や製品を地域ごとに一堂に集め、グローバルニーズの把握、新規取引先の拡大、広域的な受注機会の増大を図ることにより、日本のモノづくり基盤の再構築を目指すものです。また、単に製品や技術のPRを目的とした展示会ではなく、地域間連携を行うことにより、地域経済の活性化と日本の企業が持つ高度な『技』や『完成度』、『精密さ』を基軸とした**サプライチェーンの再構築プロモーションイベント**としての位置付けを明確にし、実効性の高い交流と販路拡大に直結するプログラム展開及び来場動員を目指します。

開催コンセプト

Product Innovation Fair 3つのポイント

本展示会は日本のサプライチェーンの再構築プロモーションイベントを掲げており、以下の3つのポイントを柱とした戦略及び体制を構築します。

ポイント
1

日本のサプライチェーンの再構築

新たなモノづくり立国を目指すスタートと捉えた“BtoB”の専門展

出展対象はモノづくり全般の技術、製品及び新たな産業への参入を目指す企業、モノづくりで地域活性化を目指す自治体です。また来場対象は震災で打撃を受けたサプライチェーンの再構築を目指す全ての日本企業及び海外団体企業支援機関を予定しています。サプライチェーンの再構築と新しい市場の開拓を後押しすることで日本経済の活性化を促し、新たなモノづくり立国を目指す展示会です。

ポイント
2

地域連携・グローバル化

地域のモノづくりの復活を全国・世界にPRできる唯一の展示会

本展示会は各地域単位での展示をメインに行います。地域別展示のねらいは地域経済の活性化につなげるとともに、地域企業の価値や現状を大手企業をはじめ、全国に発信し地域連携を促進します。また、中国・韓国・インドなどの金型工業会や自動車工業会を後援として加え、海外来場動員を図ります。地域産業の空洞化が叫ばれて久しいですが、本展示会を通じて地域企業のバリューチェーンを構築し、世界に発信していきます。

ポイント
3

ネットワーク化

地域間のネットワーク化によってバリューのチェーンからサプライチェーンの再構築を図ります。

地域ごとの展示により、それぞれの地域技術・製品の価値(バリュー)の把握・確認を行い、日本全体のネットワーク化を図り、サプライチェーンの再構築を実現します。

出展対象

日本のモノづくり全般の技術・製品、公的機関、大学、研究機関自治体等



■材料・加工技術



■微細・精密加工技術



■大物・厚物加工技術



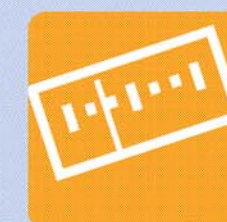
■表面処理・改質技術



■バリ取り・表面仕上げ



■工具技術



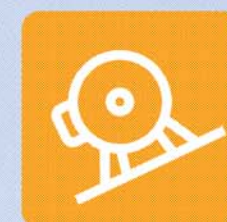
■計測機器・センサ



■部品供給・検査技術



■モーション技術



■モータ技術



■油空圧機器



■ネジ・締結技術



■物流システム



■半導体・デバイス技術



■電源・装置(電源・電池関連、材料・素材関連、社会システム・サービス関連)



■その他・関連機器

出展申込要領

1小間(間口 2.97m×奥行 2.97m×高さ 2.7m) 約9㎡につき次の通りとします。

復興特別料金 1小間……………**210,000円(税込み)**

申込み締切

2012年 2月 29日(水)

お問い合わせは
こちら

日刊工業新聞社 業務局 イベント事業部
「Product Innovation Fair」事務局

〒103-8548 東京都中央区日本橋小網町 14-1

TEL: 03-5644-7221 FAX: 03-5641-8321 e-mail: j-event@media.nikkan.co.jp